

## Wärmeleitpaste / Thermal paste UEPK-WPA

### **Beschreibung**

Keramisch verfüllte Einkomponentensilikone mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Die nicht vernetzende Wärmeleitpaste trocknet nicht aus. Silikonbestandteile können nicht aus der Paste austreten. Eine praktische Spritzen-Abfüllung ermöglicht präzise Dosierung.

### **Technische Daten / Specification:**

- Wärmeleitkoeffizient / thermal transmission coefficient: 10 W/(mK)
- Temperaturstabil / reliability -60°C to 200°C
- Inhalt / Content: 3g
- RoHS konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Errors and omissions excepted!